MLCC陶瓷浆料均一性的 一体化解决方案

编辑: Jessie Date: 2023.2

均一性与稳定性控制

MLCC全称为Multi-layer Ceramic Capacitors,即片式 多层陶瓷电容器,是全球用量最大的片式元件之一,因 其具备体积小、容量大等特征,被广泛应用于消费类电子、家用电器、电源、照明、通信和汽车电子等领域。 MLCC陶瓷浆料是MLCC生产的重要环节之一。MLCC的工艺制造首先是将陶瓷浆料通过流延方式制成要求厚度 的陶瓷介质薄膜,然后在介质薄膜上印刷内电极,并将 印有内电极的陶瓷介质膜片交替叠合热压,形成多个电容器并联,并在高温下一次烧结成一个不可分割的整体 芯片,最后在芯片的端部涂敷外电极浆料,使之与内电极形成良好的电气连接,形成MLCC的两极。

MLCC陶瓷浆料作为MLCC生产的重要环节,浆料的稳定性和均一性影响着后续流延工艺和印刷工艺的效果,浆料如果易沉淀和易团聚,陶瓷介质的紧密型和稳定性将会受到影响;陶瓷浆料中陶瓷粉体的粒径会影响介质层的厚度,陶瓷粉体粒径过大不利于MLCC薄层化和小型化,此外还会影响MLCC产品的烧结性能、介电常数、介质损耗,温度特性及容量等多方面;陶瓷粉体的外貌形态也会影响MLCC的性能,因此在分散过程中,需尽可能减少陶瓷粉体的损伤。

MLCC陶瓷浆料流程概述

陶瓷浆料的常规制备方法为:陶瓷粉体、粘合剂、溶剂等按一定比例经过珠磨(球磨)得到初始浆料,珠磨机均质陶瓷浆料后经过过滤通过PSS的Nicomp粒度分析仪测试平均粒径、AccuSizer颗粒计数器测试过大颗粒浓度、Lum稳定性分析仪快速筛选陶瓷浆料配方稳定性。

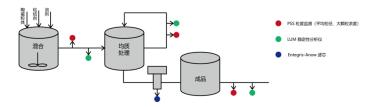


图1 MLCC陶瓷浆料解决方案图示



奥法美嘉平台提供整套的MLCC陶瓷浆料均一性与稳定性解决方案,可用于快速评估、优化陶瓷浆料的配方和工艺: HM&M 珠磨机用于研磨分散 MLCC陶瓷浆料、Nicomp粒度分析仪分析平均粒径、AccuSizer颗粒计数器分析大粒子浓度,Lum稳定性分析仪快速分析陶瓷浆料稳定性,Entegris-ANOW滤芯过滤杂质及大颗粒。

陶瓷浆料粒度控制

陶瓷粉体的粒径大小对MLCC产品的烧结性能、介电常数、介质损耗、温度特性及容量等方面都有影响。在对陶瓷浆料粒径进行考察时,主要评估其平均粒径大小,大颗粒浓度等指标。目前常见的陶瓷浆料分散方法主要采用珠磨机(也叫砂磨机)进行分散。

HM&M 珠磨机

常见分散方法的球磨法或砂磨机,在分散时物料、磨珠与机体之间的撞击会对陶瓷浆料中的陶瓷粉体造成磨损,磨损的材料进入浆液中会变成难以除去的杂质,这对浆料的纯度产生不利的影响,此外,在某些特定情况下,球磨过程还会改变粉体的物理化学性质。例如,增加晶格不完整性,形成表面无定形层等,影响后续烧结等工艺,日本HMM珠磨机的ADV机型能有效减少对陶瓷浆料的损伤。如下图的TEM照片所示,采用HMM的UAM机型处理时有很多碎片,初步分析是由于粒子破坏而产生的钛酸钡,但是采用ADV机型处理中几乎没有发现钛酸钡碎片。

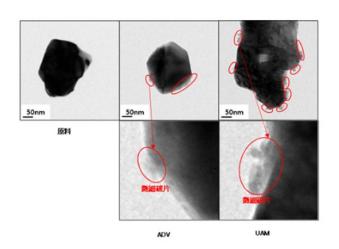


图2 原料、ADV低损伤机型分散、UAM机型分散后的钛酸钡TEM图片



图3 HM&M珠磨机的ADV机型

- 实验室研究工作用的珠磨机,50cc、100cc和150cc三种容量可供选择。(Apex Labo实验型)
- 无筛网设计,没有物料堵塞风险,运行平稳,无累积 压力,无压力损失。
- 可处理高粘度浆料。
- 可使用最小15μm,最大0.5mm研磨珠,一台设备满足 大多数物料研磨和分散需求。

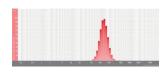
平均粒径检测

陶瓷浆料中粉体的平均粒径会影响MLCC产品的介电常数,进而影响MLCC高电容效率,同种介质材料的介电常数存在尺寸效应,控制粉体的粒径能有效提高介质材料的介电常数。Yong 等发现粉体尺寸在约 140 nm 处存在介电常数的最大值,大于该值介电常数随着粉体尺寸的减小而增加,小于此值介电常数随着粉体尺寸减小而减小。粉体的平均粒径还会影响介质层的厚度,从而影响MLCC的高电容效率和MLCC的薄层化、小型化。平均粒径为小粒径的产品具有较好的绝缘和耐电压特性,小粒径的BaTiO₃产品(常见用于制备MLCC陶瓷浆料的陶瓷粉体材料)使用寿命将显著延长。

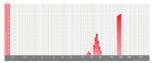
Nicomp纳米激光粒度仪系列

Nicomp系列纳米激光粒度仪采用动态光散射原理检测分析样品的粒度分布,基于多普勒电泳光散射原理检测 ZETA电位。

- 粒径检测范围0.3nm-10μm, ZETA电位检测范围为+/-500mV
- 搭载Nicomp多峰算法,可以实时切换成**多峰分布观察** 各部分的粒径。
- 高分辨率的纳米检测,Nicomp纳米激光粒度仪对于小 于10nm的粒子仍然现实较好的分辨率和准确度。



高斯粒径分布图



Nicomp多峰粒径分布图



图4 Nicomp N3000系列

尾端大粒子浓度检测

目前高端MLCC使用的钛酸钡粉体粒径极小,在80nm以下,粉体表面能较大,导致粉体的团聚形成大颗粒,陶瓷 浆料中粉体分布不均匀,会造成壳层厚度不均匀,影响后续流延工艺和印刷工艺的效果。

AccuSizer颗粒计数器系列

AccuSizer系列在检测液体中颗粒数量的同时精确检测颗粒的粒度及粒度分布,通过搭配不同传感器、进样器,适配不同的样本的测试需求,能快速而准确地测量颗粒粒径以及颗粒数量/浓度。

- 检测范围为0.5μm-400μm(可将下限拓展0.15μm)。
- 0.01μm的超高分辨率, **AccuSizer系列具有1024个数据通道**,能反映复杂样品的细微差异,为研发及品控保驾护航。
- **灵敏度高达10PPT级别**,即使只有微量的颗粒通过传感器,也可以精准检测出来。



图5 AccuSizer A7000系列

稳定性分析检测

陶瓷浆料的稳定性影响其存放时间,陶瓷浆料是生产MLCC的第一个环节,再进行后续工艺,如流延、印刷,如果浆料稳定性较差,在进行上述工艺过程中发生了大量沉淀、团聚,陶瓷介质的紧密性和稳定性将会受到影响。在陶瓷浆料制备中,控制尾端大粒子数量以及对浆料进行分散能使陶瓷浆料更为稳定。

LUM稳定性分析仪

LumiFuge稳定性分析仪可以直接测量整个样品的分散体的稳定性,检测和区分各种不稳定现象,如上浮、絮凝、聚集、聚结、沉降等,通过测量结果可用来开发新的配方和优化现有的配方及工艺。

- 快速、直接测试稳定性,无需稀释,温度范围宽广
- 可同时测8个样品,测量及辨别不同的不稳定现象及不稳定性指数。
- 加速离心,最高等效2300倍重力加速度。



图6 LUM稳定性分析仪

过滤

过滤是在CMP Slurry制备及使用过程中都非常重要的一道工序,用于除去CMP Slurry中的杂质和尾端大颗粒。在实际应用中,过滤涉及的工况复杂多样,有在Facility阶段高浓度高流速、低浓度高流速的状态,也有在Point of Use阶段的低浓度低流速阶段,Entegris具有多年服务于半导体CMP工艺经验,提供不同状态的过滤方案。

Entegris滤芯

Entegris-Anow是一家高分子微孔膜过滤企业,专业从 事MCE、Nylon、PES、PVDF、PTFE等(膜 孔 径 为 0.03μm~10μm)微孔膜的研发及生产,具有二十多年服务与医药客户经验,并为全球生物制药、医疗器械、食品饮料、实验室分析、微电子及工业等领域的客户提供过滤、分离和净化解决方案。

Entegris与Anow的 结合,引入Entegris质量管理体系,每一支滤芯都经过严格检查,此外,新建成的CTC验证中心,为全球客户提供专业的验证服务。



图7 Entegris 滤芯

参考资料:

- [1] 燕禾, 吴春蕾, 唐旭福, 段先健, 王跃林. 化学机械抛光技术研究现状及发展趋势[J]. 材料研究与应用, 2021, 15 (04):432-440.
- [2] 张竹青. SiC单晶片固结磨料化学机械抛光液设计 [D]. 河南工业大学, 2014.
- [3] 王方. 蓝宝石化学机械抛光液用硅溶胶制备工艺研究[D]. 贵州大学, 2016. DOI: 10. 27047d. cnki. ggudu.

2016. 000030



上海奥法美嘉科技有限公司

上海市 闵行区 浦江镇 浦江高科技园F区 新骏环路 588 号 23 幢 402 室

Customer Service
Tel: 400-829-3090
Email: info@Alpharmaca.com



官方公众号



官方服务号